

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04287915

PUBLICATION DATE

13-10-92

APPLICATION DATE

07-02-91

APPLICATION NUMBER

03016505

- APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

. INVENTOR :

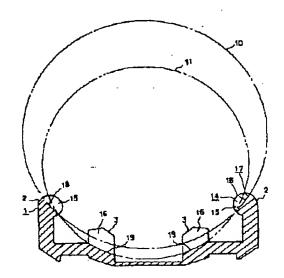
UMEDA KOJI;

INT.CL.

H01L 21/22 H01L 21/31

TITLE

WAFER BOAT



ABSTRACT: PURPOSE: To stably hold wafers of different radiuses of a plurality of kinds by one wafer.

CONSTITUTION: A bottom 17 of a slit 14 holding wafers 10, 11 is formed on a curve which is a combination of arcs of a plurality of circles having different radiuses. Both the wafers 10, 11 are held with circumferences thereof along a bottom 17 of the slit 14.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-287915

(43)公開日 平成4年(1992)10月13日

(51) Int,Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/22

G 8518-4M

庁内整理番号

21/31

F 8518-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-16505

平成3年(1991)2月7日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 梅田 浩司

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会

社エル・エス・アイ研究所内

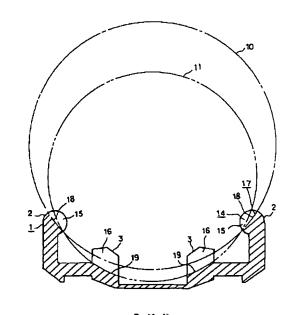
(74)代理人 弁理士 髙田 守 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ウエハーボート

(57)【要約】

【目的】 一つのウェハーポートで径の異なる複数種類 のウェハーを安定的に保持できるようにする。

【構成】 ウェハー10,11を保持するスリット14の底面1 7を、互いに半径の異なる複数の円の円弧を組み合わせ た曲線上に形成する。各ウェハー10,11ともその外周が スリット14の底面17に添うようにして保持できる。



- 1: 支 持 体 10: 第一のウェハー 11: 第二のウェハー
- 14: スリット
- 17: スタット 底面

1

【特許請求の範囲】

. 😲 '

【請求項1】 支持体に形成された溝状のスリットを有 し、このスリットに半導体ウェハーを挿入してその底面 で保持するウェハーボートにおいて、上記スリットの底 面を、互いに半径の異なる複数の円の円弧を組み合わせ た曲線上に形成したことを特徴とするウェハーポート。

【請求項2】 支持体に形成された溝状のスリットを有 し、このスリットに半導体ウェハーを挿入してその底面 で保持するウェハーポートにおいて、互いに半径の異な る複数の円の円周上にそれぞれ底面が形成された複数の 10 上記スリットを備えたことを特徴とするウェハーボー ١.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体装置を製造す るための熱処理工程などにおいて半導体ウェハーを保持 する治具として用いられるウェハーボートに関するもの である。

[0002]

ボートの断面図であり、図において、1は支持体、2, 3はそれぞれ二本ずつ設けられた第一、第二の支持柱 で、図において奥行方向に延びた柱状になっていて、互 いに連結されて、支持体1を構成している。4は支持体 1に形成された潜状のスリット、5,6はそれぞれ第 一、第二の支持柱2.3に形成された第一、第二の灣部 で、紙面と平行な共通の一つの平面内に形成されてスリ ット4を構成している。7はスリット4の底面、8,9 はそれぞれ第一、第二の滯5、6の底面であり、一つの いる。このようなスリット4が、図において奥行方向に 多数、互いに平行に設けられている。

【0003】10は円板状の半導体ウェハー(以下、ウェ ハーと称す)であり、スリット4に挿入したときに、ス リット4の底面7が形成する円周とウェハー10の外周が 一致するようになっている。したがって、ウェハー10は ウェハーポートにより安定的に保持される。多数のスリ ット4各々にウェハー10を挿入することにより、多数の ウェハー10が互いに間隔をおいて保持され、熱処理など を一括して行うことができる。

【0004】いま、ウェハー10の直径を6インチとし て、これに合うウェハーポートに対して5インチの別の ウェハー11を持ってくると、二点鎖線で示すようにウェ ハー11の外周は第二の滯部6の底面9の端部に当接する のみで、スリット4の底面7に添うように挿入できず、 ウェハー11を安定的に保持することができない。そのた め、5インチのウェハー11を取り扱う場合はスリット4 の形状の異なる別のウェハーポートを用いる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来のウェハーポート 50 二のウェハー11が安定的に保持される。なお、この実施

は以上のように構成されていて、スリットの底面が一つ の円の円周上に形成されているので、そのウェハーボー トに合致した径を持つウェハーを安定的に保持できる が、これと異なる径のウェハーは安定的に保持できな

い。また、そのため一つのウェハーポートに互いに径の 異なる複数種類のウェハーを混載して処理することがで きないなどの問題点があった。この発明は上記のような 問題点を解消するためになされたもので、径の異なる複 数種類のウェハーを安定的に保持できるウェハーポート

[0006]

を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】第一の発明に係るウェハ ーポートは、スリットの底面を、互いに半径の異なる複 数の円の円弧を組み合わせた曲線上に形成したものであ る。さらに第二の発明に係るウェハーポートは、互いに 半径の異なる複数の円の円周上にそれぞれ底面が形成さ れた複数のスリットを備えたものである。

[0007]

【作用】第一の発明におけるウェハーボートは、スリッ 【従来の技術】図4は横形拡散炉で用いられるウェハー 20 トの底面の各円弧上の部分で異なる径のウェハーに対し てその外周に添うようにしてウェハーを保持することが できる。また、第二の発明におけるウェハーポートは、 互いに半径の異なる円の円周上に底面が形成された複数 のスリットにより、それらの底面が異なる径のウェハー に対してそれぞれその外周に添うようにしてウェハーを 保持する。

[0008]

【実施例】図1はこの発明の一実施例によるウェハーボ ートを示す断面図であり、図において、1~3は図4の 円の円周上に形成されてスリット4の底面7を構成して 30 場合と同様であるので説明を省略する。14は支持体1に 形成された薄状のスリット、15,16はそれぞれ第一、第 二の支持柱2,3に形成された第一、第二の滯部で、紙 面と平行な共通の一つの平面内に形成されてスリット14 を構成している。17はスリット14の底面、18,19はそれ ぞれ第一、第二の溝部15.16の底面で、ともにスリット1 4の底面17を構成している。

> 【0009】10,11はそれぞれ直径6インチおよび5イ ンチの第一、第二のウェハーである。第一、第二の滯部 15,16の底面18,19はそれぞれ第一、第二のウェハー10,1 40 1の外周と同じ大きさの円の円周上に形成されている。 すなわち、スリット14の底面17は半径の異なる二つの円 の円弧を組み合わせた曲線上に形成されている。このよ うなスリット14が、図において奥行方向に多数、互いに 平行に設けられている。

【0010】上記のウェハーポートのスリット14に第一 のウェハー10を挿入したときは、その外周が第一の構部 15の底面18に添うようにして第一のウェハー10が安定的 に保持される。また、第二のウェハー11を挿入したとき はその外周が第二の滯部16の底面19に添うようにして第

例では第二のウェハー11の外周は、上記のように第二の 溝部16の底面19に添うとともに、第一の溝部15の底面18 の端部に当接するようになっており、そのため安定性が 大きい。

【0011】図2はこの発明の他の実施例によるウェハ ーポートの断面図であり、同図(A)と(B)は図にお いて奥行方向の異なる位置での断面を示す。(A)にお いてはスリット14の底面17、すなわち第一、第二の滯部 15,16の底面18,19がともに、第一のウェハー10の外周と 同じ大きさの円の円周上に形成されている。一方、

(B) においては別のスリット14を示しており、その底 面17が第二のウェハー11の外周と同じ大きさの円の円周 上に形成されている。(A) に示すスリット14と(B) に示すスリット14とが、図において奥行方向に、例えば 交互に多数、互いに平行に設けられている。

【0012】したがって、第一のウェハー10は(A)に 示すスリット14へ、そして第二のウェハー11は(B)に 示すスリット14へ挿入することにより、いずれもスリッ ト14の底面17に添うようにして安定的に保持される。

【0013】また、図1において、第一の溝部15の底面 20 18を図3の断面図に示すような形状にしてもよい。図1 において第一のウェハー10の保持位置をやや上方へ、ま たは第二のウェハー11の保持位置をやや下方へ変更する ことにより、第二のウェハー11の外周を第二の溝部16の 底面19のみならず第一の滯部15の底面18の一部にも添わ せることができ、保持の安定性が増大する。

【0014】なお、上記実施例では6インチと5インチ の第一、第二のウェハー10,11を対象にしたウェハーボ ートを示したが、6インチと8インチ、6インチと4イ ンチなど他の組み合わせにも適用できる。また、スリッ 30 17 スリットの底面

ト14が第一および第二の溝部15、16に分かれたものを示 したが、スリット14が一続きの溝で構成されていてもよ い。更に、二種類の大きさのウェハーの組み合わせを対 象としたが三種類以上の大きさのウェハーの組み合わせ にも適用できる。

[0015]

【発明の効果】以上のように、第一の発明によればスリ ットの底面を半径の異なる複数の円の円弧を組み合わせ た曲線上に形成し、また、第二の発明によれば半径の異 10 なる複数の円の円周上にそれぞれ底面が形成された複数 のスリットを備えるように構成したので、いずれにおい ても、スリットの底面が、径の異なる複数のウェハーに 対してその外周に添うようにして保持することができ る。したがって、これらのウェハーを安定的に保持で き、また、そのため一つのウェハーポートに径の異なる ウェハーを混載することもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例によるウェハーポートを示 す断面図である。

【図2】この発明の他の実施例によるウェハーポートを 示す断面図である。

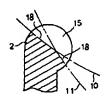
【図3】この発明のさらに他の実施例によるウェハーボ ートの一部を示す断面図である。

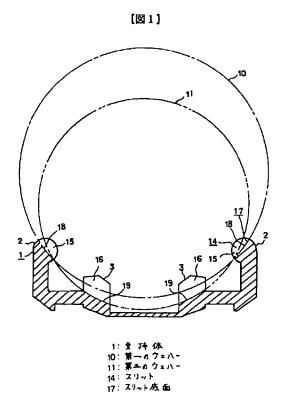
【図4】従来のウェハーボートを示す断面図である。

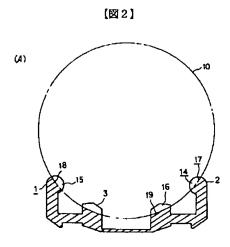
【符号の説明】

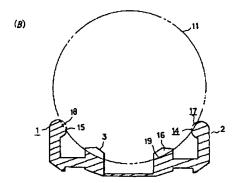
- 1 支持体
- 10 第一のウェハー
- 11 第二のウェハー
- 14 スリット

【図3】









【図4】

